Diotec Semiconductor

BCX56

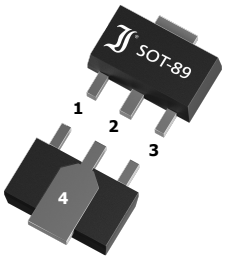
SMD General Purpose NPN Transistors
SMD Universal-NPN-Transistoren

I_C = 1 A
h_{FE} = 63 ... 250
T_{jmax} = 150°C

V_{CEO} = 80 V
P_{tot} = 0.5 W

Version 2022-08-05

SOT-89



SPICE Model & **STEP** File [1])



Marking Code
see below | siehe unten

HS Code 85412100

Typical Applications
Signal processing
Switching
Amplification
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant [1])
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification [1])

Typische Anwendungen
Signalverarbeitung
Schalten
Verstärken
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform [1])
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation [1])

Features
High collector current
Low saturation voltage
Three current gain groups
Compliant to RoHS (exemp. 7a), REACH, Conflict Minerals [1])

Besonderheiten
Hoher Kollektorstrom
Niedrige Sättigungsspannung
Drei Stromverstärkungsklassen
Konform zu RoHS (Ausn. 7a), REACH, Konfliktmineralien [1])

Mechanical Data [1])

Taped and reeled	1000 / R7"	Gegurtet auf Rolle
Weight approx.	0.04 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 1	Löt- und Einbaubedingungen

Mechanische Daten [1])

Type Code	Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren
BCX56 = BH BCX56-10 = BK BCX56-16 = BL	BCX53

Maximum ratings [2]) **Grenzwerte [2])**

			BCX56 /-Q /-AQ
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	80 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	100 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	5 V
Power dissipation Verlustleistung	T_S = 120°C	P_{tot}	0.5 W [3]) 1.0 W [4]) 1.5 W [5]) 2.0 W [6])
Collector current – Kollektorstrom	DC	I_C	1 A
Peak Collector current Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	2.0 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-55...+150°C -55...+150°C

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3 Mounted on PCB with 10 mm² copper pad at terminal 4 – Montage auf Leiterplatte mit 10 mm² Lötpad an Anschluss 4
4 Mounted on PCB with 225 mm² copper pad at terminal 4 – Montage auf Leiterplatte mit 225 mm² Lötpad an Anschluss 4
5 Mounted on PCB with 625 mm² copper pad at terminal 4 – Montage auf Leiterplatte mit 625 mm² Lötpad an Anschluss 4
6 Mounted on PCB with 2500 mm² copper pad at terminal 4 – Montage auf Leiterplatte mit 2500 mm² Lötpad an Anschluss 4

Preliminary Vorläufig

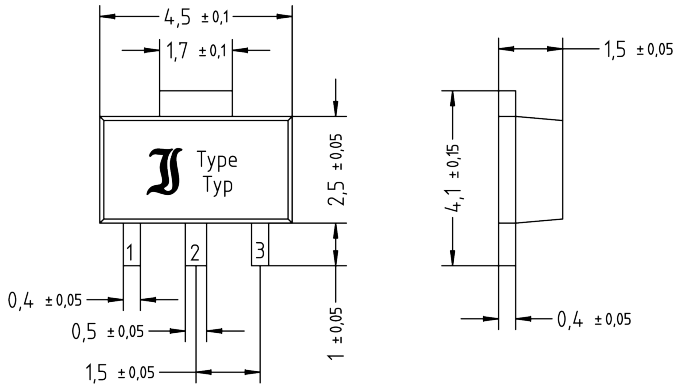
Characteristics **Kennwerte**

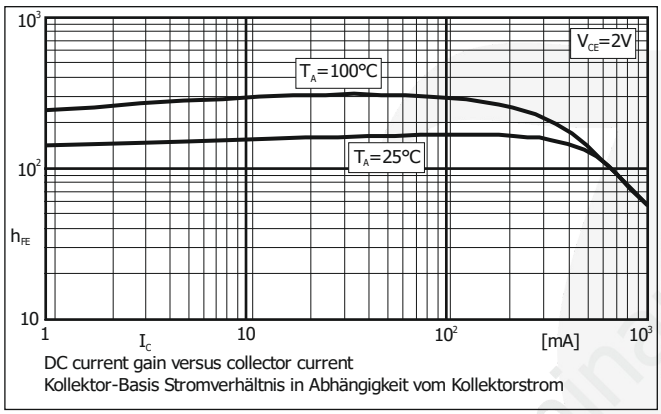
				T_j = 25°C	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis [1]							
V_{CE} = 2 V	I_C = 5 mA	all groups		h_{FE}	40	–	–
V_{CE} = 2 V	I_C = 150 mA	BCX56		h_{FE}	63	–	250
		BCX56-10			63	–	160
		BCX56-16			100	–	250
V_{CE} = 2 V	I_C = 500 mA	all groups		h_{FE}	25	–	–
Collector-Base breakdown voltage – Kollektor-Basis-Abbruch-Spannung							
I_C = 100 µA	(E open)			$V_{(BR)CBO}$	100 V	–	–
Collector-Emitter breakdown voltage – Kollektor-Emitter-Abbruch-Spannung							
I_C = 1 mA	(B open)			$V_{(BR)CEO}$	80 V	–	–
Emitter-Base breakdown voltage – Emitter-Basis-Abbruch-Spannung							
I_E = 100 µA	(C open)			$V_{(BR)EBO}$	5 V	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung [1]							
I_C = 500 mA	I_B = 50 mA			V_{CEsat}	–	–	0.5 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung [1]							
V_{CE} = 2 V	I_C = 500 mA			V_{BE}	–	–	1 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom							
V_{CB} = 30 V	(E open)			I_{CB0}	–	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom							
V_{EB} = 5 V	(C open)			I_{EB0}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz							
V_{CE} = 5 V	I_C = 10 mA, f = 100 MHz			f_T	–	130 MHz	–
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung				R_{thA}	250 K/W [2]		

1 Tested with pulses t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%
2 Mounted on PCB with 10 mm² copper pad at terminal 4 – Montage auf Leiterplatte mit 10 mm² Lötpad an Anschluss 4

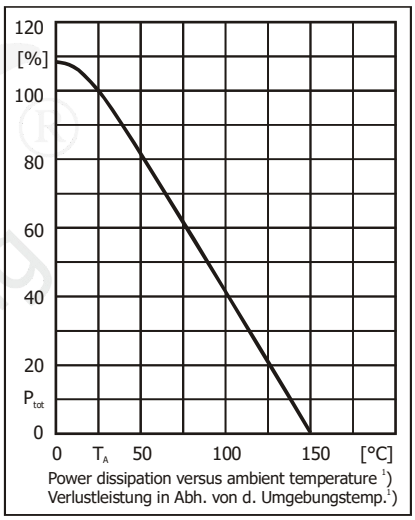
© Diotec Semiconductor AG

Dimensions - Maße [mm]

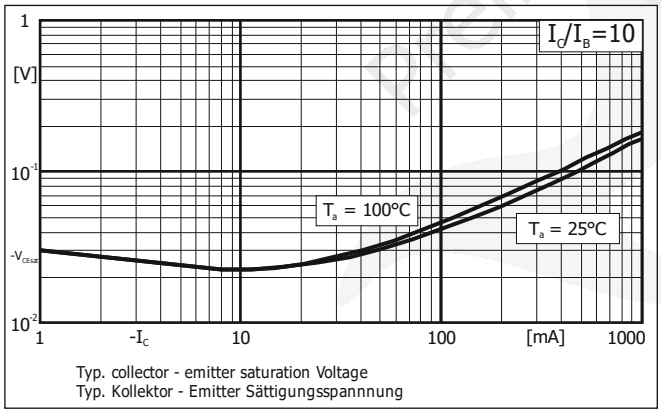




DC current gain versus collector current
Kollektor-Basis Stromverhältnis in Abhängigkeit vom Kollektorstrom



Power dissipation versus ambient temperature [1])
Verlustleistung in Abh. von d. Umgebungstemp.[1])



Typ. collector - emitter saturation Voltage
Typ. Kollektor - Emitter Sättigungsspannnung

Preliminary
Vorläufig

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others. Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website [1]). All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" [2]). The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are intended for applications up to ASIL B, but not for ASIL C or D [3]).
3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting medical, military, aerospace, submarines, nuclear power etc, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate. Usage in such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. If these products are to be used in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability (refer to item 3.), in which failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, user shall contact in advance Diotec Semiconductor AG's Managing Board (Heitersheim, Germany) to confirm that the intended use of the product is appropriate.

5. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

6. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.
7. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

8. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Germany, this product must not be exported without obtaining an export license from the Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Germany in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.
Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht [1]). Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" [2]). Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.
2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform" oder „AEC-Q101 qualifiziert" erhältlich. Diese sind für Anwendungen bis maximal ASIL B bestimmt, nicht aber für ASIL C oder D [3]).
3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Medizintechnik, Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt, Unterwasserfahrzeuge, Nukleartechnik etc. ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist. Der Gebrauch für solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.
4. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern (siehe Punkt 3.), insbesondere wenn durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, muss im Voraus der Vorstand der Diotec Semiconductor AG (Heitersheim, Deutschland) bestätigen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.
5. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.
6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.
7. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.
8. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie exportiert werden.

1 Refer to http://diotec.com/ "Products/Product Changes" respectively "What' s new/Datasheets"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Produktänderungen" bzw. „News/Datenblätter"
2 Refer data book or http://diotec.com/ "Company" – Siehe Datenbuch oder http://diotec.com/ „Unternehmen"
3 Refer to http://diotec.com/ "Products/Important Information/Commercial grade ..."
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Wichtige Informationen/Standardausführung ..."